



平成24年3月期 第1四半期決算短信 [米国会計基準] (連結)

平成23年7月29日

上場会社名 株式会社 村田製作所 上場取引所 東証一部・大証一部
 コード番号 6981 URL http://www.murata.co.jp/
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 村田 恒夫 TEL (075) 955 - 6525
 問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 小澤 芳郎 配当支払開始予定日 -
 四半期報告書提出予定日 平成23年8月11日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有

(注) 記載金額は百万円未満の端数を四捨五入して表示しております。

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績 (平成23年4月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績 (累計) (注) 売上高、営業利益等における%表示は、対前年同四半期増減率であります。

	売上高		営業利益		税引前 四半期純利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成24年3月期第1四半期	143,232	(△6.8)	17,233	(△19.8)	19,109	(△17.9)	14,240	(△7.9)
平成23年3月期第1四半期	153,672	(30.8)	21,494	(-)	23,275	(-)	15,464	(-)
(注) 四半期包括利益	平成24年3月期第1四半期		11,345百万円 (73.4%)		平成23年3月期第1四半期		6,544百万円 (43.6%)	

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
平成24年3月期第1四半期	66	35	66	35
平成23年3月期第1四半期	72	05	72	05

(注) 当社グループの「四半期純利益」は、米国の「財務会計基準審議会 (FASB) 会計基準書 (ASC) 810 (連結)」の「当社株主に帰属する四半期純利益」と同じ内容です。

(2) 連結財政状態

	総資産	資本合計 (純資産)	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	百万円	%	円 銭
平成24年3月期第1四半期	967,043	821,756	821,756	85.0	3,828 65
平成23年3月期	988,508	821,144	821,144	83.1	3,825 80

(注) 株主資本、株主資本比率、1株当たり株主資本は、米国会計基準に基づき記載しております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
平成23年3月期	-	50 00	-	50 00	100 00
平成24年3月期	-				
平成24年3月期 (予想)		50 00	-	50 00	100 00

(注) 直前に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(注) 売上高、営業利益等における%表示は、通期は対前期増減率、第2四半期 (累計) は対前年同四半期増減率であります。

	売上高		営業利益		税引前 当期純利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
第2四半期 (累計)	310,000	(△1.6)	40,000	(△13.5)	43,000	(△9.4)	28,000	(△9.9)	130	45
通期	650,000	(5.2)	84,000	(8.4)	89,000	(8.5)	58,000	(8.4)	270	23

(注) 直前に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他（詳細は、【添付資料】7ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。）

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 : 無
② ①以外の変更 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	平成24年3月期第1四半期	225,263,592株	平成23年3月期	225,263,592株
② 期末自己株式数	平成24年3月期第1四半期	10,630,259株	平成23年3月期	10,630,041株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	平成24年3月期第1四半期	214,633,448株	平成23年3月期第1四半期	214,629,537株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きを実施しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

平成24年3月期の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより業績予想と乖離する結果になりうることをご承知おき下さい。

なお、上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の6ページを参照願います。

(四半期決算補足説明資料の入手方法について)

四半期決算補足説明資料は平成23年7月29日に当社ホームページに掲載いたします。

[添付資料の目次]

1. 経営成績及び財政状態	
(1) 経営成績	P. 2
(2) 財政状態	P. 4
(3) 業績見通し	P. 6
2. サマリー情報（その他）に関する事項	
(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用	P. 7
(2) 会計方針の変更	P. 7
3. 四半期連結財務諸表	
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 8
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	
四半期連結損益計算書	
(第1四半期連結累計期間)	P. 10
四半期連結包括利益計算書	
(第1四半期連結累計期間)	P. 11
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	P. 12
(4) 継続企業の前提に関する注記	P. 13
(5) セグメント情報	P. 13
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	P. 13
4. 補足情報	
(1) 業績等の概況	P. 14
(2) 連結受注及び販売の状況	P. 15
(3) 連結四半期推移	P. 17

1. 経営成績及び財政状態 (自 平成 23 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 6 月 30 日)

(1) 経営成績

① 全体概況

当第1四半期の世界の電子機器市場は、米国の雇用・住宅市場の回復の遅れ、欧州の一部国家の財政状態の悪化、東日本大震災によるサプライチェーンの混乱などにより、厳しいスタートとなりました。当社が属する電子部品市場においても、東日本大震災直後の部品取り込みの反動に加え、ノートPC、AV市場での最終需要の弱さから、電子部品の需要は低調に推移しました。

このような市場環境のもと、当社は、生産性改善や固定費抑制などのコストダウンを推進しました。また、中期的な目標である海外生産の拡大に向けて、平成23年4月に中国・無錫の新工場棟でチップ積層セラミックコンデンサの増産体制を確立し、5月にはタイでノイズ対策部品の新工場棟を増設しました。

② 連結業績概況

これらの結果、当社の当第1四半期の業績は、以下の通りとなりました。

(単位：百万円)

期 別 項 目	前第1四半期 (平成22年4月1日～平成22年6月30日)		当第1四半期 (平成23年4月1日～平成23年6月30日)		増 減	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	増 減 率
売 上 高	153,672	100.0	143,232	100.0	△10,440	△6.8
営 業 利 益	21,494	14.0	17,233	12.0	△4,261	△19.8
税 引 前 四 半 期 純 利 益	23,275	15.1	19,109	13.3	△4,166	△17.9
四 半 期 純 利 益	15,464	10.1	14,240	9.9	△1,224	△7.9
対米ドル平均為替レート(円)	92.02	-	81.75	-	△10.27	-

売上高は、前年同四半期に比べ6.8%減の143,232百万円となりました。利益につきましては、製品価格の値下がりや為替の円高進行（前年同四半期に比べ対米ドルの平均レートで10円27銭の円高）といった減益要因を、コストダウンによる原価低減で補うことができず、営業利益は前年同四半期比19.8%減の17,233百万円、税引前四半期純利益は同17.9%減の19,109百万円、四半期純利益は同7.9%減の14,240百万円となりました。

③ 製品別の売上高概況

当第1四半期の製品別の売上高を前年同四半期と比較した概況は、以下の通りです。

(単位：百万円)

製品別	前第1四半期 (平成22年4月1日～平成22年6月30日)		当第1四半期 (平成23年4月1日～平成23年6月30日)		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
コンデンサ	54,902	35.9	55,838	39.1	936	1.7
圧電製品	23,183	15.1	19,112	13.4	△4,071	△17.6
その他コンポーネント	29,182	19.1	28,182	19.8	△1,000	△3.4
コンポーネント計	107,267	70.1	103,132	72.3	△4,135	△3.9
通信モジュール	32,014	20.9	27,263	19.1	△4,751	△14.8
電源他モジュール	13,846	9.0	12,256	8.6	△1,590	△11.5
モジュール計	45,860	29.9	39,519	27.7	△6,341	△13.8
製品売上高計	153,127	100.0	142,651	100.0	△10,476	△6.8

<コンポーネント>

当第1四半期のコンポーネントの売上高は、前年同四半期に比べ3.9%減の103,132百万円となりました。

〔コンデンサ〕

この区分には、積層セラミックコンデンサなどが含まれます。

当第1四半期は、主力のチップ積層セラミックコンデンサが、AV機器向けで大幅に減少したものの、大容量品を中心に、携帯電話、車載向けで大きく増加し、全体では堅調でした。

その結果、コンデンサの売上高は、前年同四半期に比べ1.7%増の55,838百万円となりました。

〔圧電製品〕

この区分には、表面波フィルタ、セラミック発振子、圧電センサ、セラミックフィルタなどが含まれます。

当第1四半期は、表面波フィルタが、携帯電話の生産台数の増加により、数量では大幅な増加となりましたが、値下がりや円高の影響から、金額では振るいませんでした。セラミック発振子は、主力のカーエレクトロニクス向けを中心に低迷しました。圧電センサは、ハードディスクドライブの衝撃検知用センサ、バックソナー向けの超音波センサともに低調でした。

その結果、圧電製品の売上高は、前年同四半期に比べ17.6%減の19,112百万円となりました。

〔その他コンポーネント〕

この区分には、EMI除去フィルタ、コイル、サーミスタ、コネクタ、センサなどが含まれます。

当第1四半期は、EMI除去フィルタが、AV機器向けで大きく落ち込み、前年同四半期を下

回りました。コイルは、AV機器以外の用途が伸び、全体では堅調に推移しました。コネクタは、タブレットPC向けを中心に大幅に伸長しました。

その結果、その他コンポーネントの売上高は、前年同四半期に比べ3.4%減の28,182百万円となりました。

<モジュール>

当第1四半期のモジュールの売上高は、前年同四半期に比べ13.8%減の39,519百万円となりました。

[通信モジュール]

この区分には、近距離無線通信モジュール、多層デバイス、回路モジュールなどが含まれます。

当第1四半期は、近距離無線通信モジュールが、スマートフォン向けは大幅に増加しましたが、携帯メディアプレイヤー向け、車載向けが大きな減少となり、全体では横ばいでした。多層デバイスは、通信機器向けで落ち込みました。

その結果、通信モジュールの売上高は、前年同四半期に比べ14.8%減の27,263百万円となりました。

[電源他モジュール]

この区分には、電源などが含まれます。

当第1四半期は、電源が、AV機器向けでは採用モデルの生産台数の増加により好調でしたが、その他の用途で振るいませんでした。さらに、当社での部資材調達難による生産調整の影響もあり、全体では大幅な減少となりました。

その結果、電源他モジュールの売上高は、前年同四半期に比べ11.5%減の12,256百万円となりました。

(2) 財政状態

当第1四半期末は、前期末に比べ、手元流動性（現金及び預金、短期投資、売却可能有価証券（政府債及び民間債）、長期性預金）が26,787百万円減少の362,025百万円となり、売掛金が8,628百万円減少の114,224百万円、たな卸資産が11,004百万円増加の121,454百万円となりました。その結果、当第1四半期末の総資産は、前期末に比べ21,465百万円減少し、967,043百万円となりました。

株主資本比率は、前期末に比べ株主資本が612百万円増加し、前期末に比べ1.9ポイント増の85.0%となりました。

当第1四半期のキャッシュ・フローの状況と、前年同四半期に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下の通りです。

(単位:百万円)

期 別 項 目	前第1四半期 (平成22年4月1日～平成22年6月30日)	当第1四半期 (平成23年4月1日～平成23年6月30日)	増 減
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,623	503	△17,120
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,770	11,024	48,794
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,434	△8,920	△1,486
換算レート変動による影響	△2,593	△599	1,994
現金及び現金同等物の増加(△減少)額	△30,174	2,008	32,182
現金及び現金同等物の四半期末残高	78,603	65,028	△13,575

(参考)

(単位:百万円)

期 別 項 目	前第1四半期末 (平成22年6月30日)	当第1四半期末 (平成23年6月30日)	増 減
	金 額	金 額	金 額
現金及び現金同等物の四半期末残高	78,603	65,028	△13,575
3か月を超える短期投資	32,933	1,179	△31,754
売却可能有価証券(政府債及び民間債)	242,462	289,818	47,356
長期性預金	6,000	6,000	-
手元流動性	359,998	362,025	2,027

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

当第1四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期純利益が14,240百万円、減価償却費が13,795百万円、売上債権の減少が7,142百万円となりましたが、未払税金の減少が21,842百万円、たな卸資産の増加が11,654百万円となったことなどにより、503百万円のキャッシュ・インとなりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ17,120百万円の減少となりました。

<投資活動によるキャッシュ・フロー>

当第1四半期における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券及び投資項目の購入が21,916百万円、設備投資が16,090百万円となりましたが、有価証券及び投資項目の償還及び売却が29,870百万円、短期投資の減少が20,126百万円となったことなどにより、11,024百万円のキャッシュ・インとなりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ48,794百万円の増加となりました。

<財務活動によるキャッシュ・フロー>

当第1四半期における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払が10,732百万円となったことなどにより、8,920百万円のキャッシュ・アウトとなりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ1,486百万円の減少となりました。

(3) 業績見通し

平成24年3月期の業績見通しにつきましては、平成23年4月28日に公表した見通しから変更ありません。

〔注意事項〕

当発表資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1) 当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2) 原材料等の価格変動及び供給不足、(3) 為替レートの変動、(4) 変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5) 当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6) 各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7) 偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

2. サマリー情報（その他）に関する事項

（1）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用

税金費用については、当第1四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（2）会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	前連結会計年度末 (平成23年3月31日)		当第1四半期 連結会計期間末 (平成23年6月30日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)	(988,508)	% (100.0)	(967,043)	% (100.0)
流 動 資 産	412,233	41.7	391,441	40.5
現 金 及 び 預 金	48,880		49,553	
短 期 投 資	35,445		16,654	
有 価 証 券	66,121		62,433	
受 取 手 形	1,447		1,360	
売 掛 金	122,852		114,224	
貸 倒 引 当 金	△996		△929	
た な 卸 資 産	110,450		121,454	
繰 延 税 金 資 産	19,743		16,931	
前 払 費 用 及 び そ の 他 の 流 動 資 産	8,291		9,761	
有 形 固 定 資 産	283,988	28.7	286,295	29.6
土 地	44,125		44,183	
建 物 及 び 構 築 物	274,188		275,341	
機 械 装 置 及 び 工 具 器 具 備 品	586,831		595,140	
建 設 仮 勘 定	22,607		22,327	
減 価 償 却 累 計 額	△643,763		△650,696	
投 資 及 び そ の 他 の 資 産	292,287	29.6	289,307	29.9
関 連 会 社 に 対 す る 投 資	-		3,336	
投 資	244,609		238,800	
繰 延 税 金 資 産	9,680		10,096	
そ の 他 の 固 定 資 産	37,998		37,075	
合 計	988,508	100.0	967,043	100.0

(単位：百万円)

期 別 科 目	前連結会計年度末 (平成23年3月31日)		当第1四半期 連結会計期間末 (平成23年6月30日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
(負 債 の 部)	(167,364)	% (16.9)	(145,287)	% (15.0)
流 動 負 債	110,589	11.2	87,678	9.1
短 期 借 入 金	7,841		8,585	
買 掛 金	33,598		32,700	
未 払 給 与 及 び 賞 与	22,663		15,191	
未 払 税 金	24,623		2,765	
未 払 費 用 及 び そ の 他 の 流 動 負 債	21,864		28,437	
固 定 負 債	56,775	5.7	57,609	5.9
長 期 債 務	1,047		1,986	
退 職 給 付 引 当 金	53,755		53,930	
繰 延 税 金 負 債	767		537	
そ の 他 の 固 定 負 債	1,206		1,156	
(資 本 の 部)	(821,144)	(83.1)	(821,756)	(85.0)
資 本 金	69,377		69,377	
資 本 剰 余 金	102,396		102,396	
利 益 剰 余 金	733,862		737,370	
そ の 他 の 包 括 損 失 累 計 額	△36,432		△39,327	
有 価 証 券 未 実 現 損 益	2,535		2,360	
年 金 負 債 調 整 勘 定	△422		△465	
デ リ バ テ ィ ブ 未 実 現 損 益	△34		305	
為 替 換 算 調 整 勘 定	△38,511		△41,527	
自 己 株 式 (取 得 原 価)	△48,059		△48,060	
合 計	988,508	100.0	967,043	100.0

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第1四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年6月30日)		当第1四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年6月30日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	153,672	100.0	143,232	100.0
売 上 原 価	101,100	65.8	95,152	66.4
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	21,249	13.8	21,012	14.7
研 究 開 発 費	9,829	6.4	9,835	6.9
営 業 利 益	21,494	14.0	17,233	12.0
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,008	0.6	1,358	1.0
支 払 利 息	△9	△0.0	△12	△0.0
為 替 差 益	982	0.6	346	0.2
そ の 他 (純 額)	△200	△0.1	184	0.1
税 引 前 四 半 期 純 利 益	23,275	15.1	19,109	13.3
法 人 税 等	7,811	5.0	6,406	4.5
(法人税、住民税及び事業税)	(6,005)		(4,098)	
(法人税等調整額)	(1,806)		(2,308)	
持 分 法 投 資 利 益	-	-	1,537	1.1
四 半 期 純 利 益	15,464	10.1	14,240	9.9

(注) 当第1四半期連結累計期間の持分法投資利益は、平成23年5月における東京電波株式会社の株式の追加取得(取得後の保有割合31.9%)に伴い持分法を適用し、負ののれんを損益として認識したことによるものです。

四半期連結包括利益計算書
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

期 別 科 目	前第1四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年6月30日)
四半期純利益	15,464	14,240
その他の包括利益(△損失)		
有価証券未実現損益	△621	△175
年金負債調整額	△99	△43
デリバティブ未実現損益	734	339
為替換算調整額	△8,934	△3,016
その他の包括損失計	△8,920	△2,895
包 括 利 益	6,544	11,345

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

項 目	期 別		当第1四半期	
	前第1四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年6月30日)	前第1四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年6月30日)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 四半期純利益		15,464		14,240
2. 営業活動によるキャッシュ・フローと 四半期純利益の調整				
(1) 減価償却費	14,136		13,795	
(2) 有形固定資産除売却損	24		120	
(3) 退職給付引当金繰入額(支払額控除後)	661		200	
(4) 法人税等調整額	1,806		2,308	
(5) 持分法投資利益	-		△1,537	
(6) 資産及び負債項目の増減				
売上債権の減少(△増加)	△11,042		7,142	
たな卸資産の増加	△5,244		△11,654	
前払費用及びその他の流動資産の増加	△2,772		△662	
仕入債務の増加(△減少)	2,192		△784	
未払給与及び賞与の減少	△5,674		△7,446	
未払税金の増加(△減少)	2,715		△21,842	
未払費用及びその他の流動負債の増加	6,021		6,741	
その他(純額)	△664	2,159	△118	△13,737
営業活動によるキャッシュ・フロー合計		17,623		503
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 有形固定資産の取得		△8,541		△16,090
2. 有価証券及び投資項目の購入		△30,045		△21,916
3. 有価証券及び投資項目の償還及び売却		17,792		29,870
4. 短期投資の減少(△増加)		△11,036		20,126
5. 関連会社に対する投資の増加		-		△1,140
6. その他		△5,940		174
投資活動によるキャッシュ・フロー合計		△37,770		11,024
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 短期借入金の増加		114		888
2. 長期債務の増加		-		990
3. 支払配当金		△7,512		△10,732
4. その他		△36		△66
財務活動によるキャッシュ・フロー合計		△7,434		△8,920
IV 換算レート変動による影響		△2,593		△599
現金及び現金同等物の増加(△減少)額		△30,174		2,008
現金及び現金同等物の期首残高		108,777		63,020
現金及び現金同等物の四半期末残高		78,603		65,028
現金及び現金同等物の追記				
現金及び預金		51,168		49,553
短期投資		60,368		16,654
3か月を超える短期投資		△32,933		△1,179
現金及び現金同等物の四半期末残高		78,603		65,028

(参考)

(単位：百万円)

項 目	期 別		当第1四半期	
	前第1四半期 連結会計期間末 (平成22年6月30日)	当第1四半期 連結会計期間末 (平成23年6月30日)	前第1四半期 連結会計期間末 (平成22年6月30日)	当第1四半期 連結会計期間末 (平成23年6月30日)
現金及び現金同等物の四半期末残高	78,603		65,028	
3か月を超える短期投資	32,933		1,179	
売却可能有価証券(政府債及び民間債)	242,462		289,818	
長期性預金	6,000		6,000	
手元流動性	359,998		362,025	

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

事業別セグメント情報

当社グループは、電子部品並びにその関連製品の開発及び製造販売を主たる事業として行っております。

当社グループの事業セグメントは、製品の性質に基づいて区分されており、「コンポーネント」及び「モジュール」の2つの事業セグメント並びに「その他」に分類されます。

(単位：百万円)

		前第1四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年6月30日)		当第1四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年6月30日)	
		金額	百分比	金額	百分比
コンポーネント	1. 売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	107,267		103,132	
	(2) セグメント間の内部売上高	2,688		1,802	
	計	109,955	100.0	104,934	100.0
	2. 事業利益	25,491	23.2	22,143	21.1
モジュール	1. 売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	45,860		39,519	
	(2) セグメント間の内部売上高	174		60	
	計	46,034	100.0	39,579	100.0
	2. 事業利益	3,914	8.5	2,324	5.9
その他	1. 売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	545		581	
	(2) セグメント間の内部売上高	5,023		8,678	
	計	5,568	100.0	9,259	100.0
	2. 事業利益	620	11.1	1,220	13.2
消去又は本社部門	1. 売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	-		-	
	(2) セグメント間の内部売上高	△7,885		△10,540	
	計	△7,885	-	△10,540	-
	2. 本社部門費	△8,531	-	△8,454	-
連結	1. 売上高		%		%
	(1) 外部顧客に対する売上高	153,672		143,232	
	(2) セグメント間の内部売上高	-		-	
	計	153,672	100.0	143,232	100.0
	2. 営業利益	21,494	14.0	17,233	12.0

(注) 1. 各区分に属する主な製品又は事業

(1) コンポーネント・・・コンデンサ、圧電製品など

(2) モジュール・・・通信モジュール、電源など

(3) その他・・・機器製作、従業員の福利厚生、人材派遣、教育訓練、ソフトウェアの販売など

2. セグメント間の内部取引は、市場の実勢価格に基づいております。

3. 「事業利益」は売上高から事業に直接帰属する費用を控除した利益であり、「本社部門費」は各セグメントに帰属しない全社的な管理部門の費用及び基礎研究費で構成されております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

平成23年7月29日

株式会社 村田製作所 (証券コード: 6981)

http://www.murata.co.jp/

平成24年3月期 第1四半期決算概要

(1) 業績等の概況

		連 結			個 別		
		前第1四半期 連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期 連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	伸率	前第1四半期 累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期 累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)	伸率
売 上 高	百万円	153,672	143,232	△ 6.8	135,389	122,251	△ 9.7
営 業 利 益	百万円	21,494	17,233	△ 19.8	4,642	1,621	△ 65.1
税引前四半期純利益・ 経常利益(注)2	百万円	23,275	19,109	△ 17.9	9,513	10,409	9.4
四半期純利益	百万円	15,464	14,240	△ 7.9	7,670	9,545	24.4
総 資 産	百万円	932,031	967,043	3.8	590,133	607,082	2.9
株 主 資 本・ 純 資 産(注)3	百万円	799,887	821,756	2.7	399,031	404,441	1.4
株 主 資 本 比 率・ 自 己 資 本 比 率(注)4	%	85.8	85.0	-	67.6	66.6	-
1株当たり四半期純利益	円	72.05	66.35	△ 7.9	35.74	44.47	24.4
潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益	円	72.05	66.35	△ 7.9	-	-	-
1株当たり株主資本・ 1株当たり純資産(注)5	円	3,726.83	3,828.65	-	1,859.17	1,884.34	-
設 備 投 資	百万円	8,541	16,090	88.4	1,514	1,919	26.8
減 価 償 却 費	百万円	14,136	13,795	△ 2.4	4,562	3,877	△ 15.0
研 究 開 発 費	百万円	9,829	9,835	0.1	8,319	10,221	22.9
従 業 員 数	人	34,930	35,593	1.9	6,990	7,005	0.2
平 均 為 替 レ ー ト (対米ドル)	円	92.02	81.75	-			
(対ユーロ)	円	117.00	117.40	-			

- (注) 1. 当社の連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
2. 連結は税引前四半期純利益、個別は経常利益であります。
3. 連結は株主資本、個別は純資産であります。
4. 連結は株主資本比率、個別は自己資本比率であります。
5. 連結は1株当たり株主資本、個別は1株当たり純資産であります。
6. 営業利益、税引前四半期純利益・経常利益、四半期純利益の上段()書は、売上高比であります。
7. 個別の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
8. 減価償却費及び研究開発費の上段()書は、連結は売上高比、個別は役務収益を除く売上高に対する割合であります。
9. 連結の従業員数の上段()書は、全従業員数のうち国外従業員数であります。

(2) 連結受注及び販売の状況

①受注の状況

製品別の受注高は、下表のとおりであります。

(単位：百万円)

期別 製品別	前第1四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年6月30日)		当第1四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年6月30日)		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
コンデンサ	60,393	36.9%	54,744	41.3%	△5,649	△9.4%
圧電製品	24,795	15.2	17,319	13.1	△7,476	△30.2
その他コンポーネント	31,454	19.2	27,183	20.5	△4,271	△13.6
コンポーネント計	116,642	71.3	99,246	74.9	△17,396	△14.9
通信モジュール	33,146	20.3	20,489	15.4	△12,657	△38.2
電源他モジュール	13,773	8.4	12,853	9.7	△920	△6.7
モジュール計	46,919	28.7	33,342	25.1	△13,577	△28.9
計	163,561	100.0	132,588	100.0	△30,973	△18.9

- (注) 1. 金額は、販売価格で表示しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
 3. 以下の製品別諸表については、主たる事業である電子部品並びにその関連製品の受注及び販売の状況を記載しております。

製品別の受注残高は、下表のとおりであります。

(単位：百万円)

期別 製品別	前連結会計年度末 (平成23年3月31日)		当第1四半期 連結会計期間末 (平成23年6月30日)		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
コンデンサ	28,133	34.9%	27,039	38.3%	△1,094	△3.9%
圧電製品	10,741	13.3	8,948	12.7	△1,793	△16.7
その他コンポーネント	14,489	17.9	13,490	19.1	△999	△6.9
コンポーネント計	53,363	66.1	49,477	70.1	△3,886	△7.3
通信モジュール	22,353	27.7	15,579	22.0	△6,774	△30.3
電源他モジュール	4,968	6.2	5,565	7.9	597	12.0
モジュール計	27,321	33.9	21,144	29.9	△6,177	△22.6
計	80,684	100.0	70,621	100.0	△10,063	△12.5

- (注) 1. 金額は、販売価格で表示しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②販売の状況

1. 製品別売上高

(単位：百万円)

期別 製品別	前第1四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年6月30日)		当第1四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年6月30日)		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
コンデンサ	54,902	35.9	55,838	39.1	936	1.7
圧電製品	23,183	15.1	19,112	13.4	△4,071	△17.6
その他コンポーネント	29,182	19.1	28,182	19.8	△1,000	△3.4
コンポーネント計	107,267	70.1	103,132	72.3	△4,135	△3.9
通信モジュール	32,014	20.9	27,263	19.1	△4,751	△14.8
電源他モジュール	13,846	9.0	12,256	8.6	△1,590	△11.5
モジュール計	45,860	29.9	39,519	27.7	△6,341	△13.8
製品売上高計	153,127	100.0	142,651	100.0	△10,476	△6.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 用途別売上高 (当社推計値に基づいております)

(単位：百万円)

期別 用途別	前第1四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年6月30日)		当第1四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年6月30日)		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
A	20,165	13.2	15,124	10.6	△5,041	△25.0
V	63,894	41.7	60,309	42.3	△3,585	△5.6
通信	29,990	19.6	28,969	20.3	△1,021	△3.4
コンピュータ及び関連機器	19,536	12.7	18,844	13.2	△692	△3.5
カーエレクトロニクス	19,542	12.8	19,405	13.6	△137	△0.7
家電・その他						
製品売上高計	153,127	100.0	142,651	100.0	△10,476	△6.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 地域別売上高

(単位：百万円)

期別 地域別	前第1四半期 連結累計期間 (平成22年4月1日～平成22年6月30日)		当第1四半期 連結累計期間 (平成23年4月1日～平成23年6月30日)		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
南北アメリカ	12,363	8.1	11,378	8.0	△985	△8.0
ヨーロッパ	17,454	11.4	18,393	12.9	939	5.4
中華圏	71,516	46.7	66,534	46.6	△4,982	△7.0
アジア・その他	26,964	17.6	25,932	18.2	△1,032	△3.8
海外計	128,297	83.8	122,237	85.7	△6,060	△4.7
日本	24,830	16.2	20,414	14.3	△4,416	△17.8
製品売上高計	153,127	100.0	142,651	100.0	△10,476	△6.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 連結四半期推移

①連結経営成績

(単位：百万円)

期別 項目	前第1四半期 連結会計期間 (平成22年4月1日 ～平成22年6月30日)		前第2四半期 連結会計期間 (平成22年7月1日 ～平成22年9月30日)		前第3四半期 連結会計期間 (平成22年10月1日 ～平成22年12月31日)		前第4四半期 連結会計期間 (平成23年1月1日 ～平成23年3月31日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高	153,672	100.0	161,317	100.0	157,584	100.0	145,381	100.0
営業利益	21,494	14.0	24,762	15.3	18,923	12.0	12,306	8.5
税引前四半期純利益	23,275	15.1	24,187	15.0	19,906	12.6	14,694	10.1
四半期純利益	15,464	10.1	15,602	9.7	12,738	8.1	9,688	6.7

期別 項目	当第1四半期 連結会計期間 (平成23年4月1日 ～平成23年6月30日)	
	金額	百分比
売上高	143,232	100.0
営業利益	17,233	12.0
税引前四半期純利益	19,109	13.3
四半期純利益	14,240	9.9

②製品別売上高

(単位：百万円)

期別 製品別	前第1四半期 連結会計期間 (平成22年4月1日 ～平成22年6月30日)		前第2四半期 連結会計期間 (平成22年7月1日 ～平成22年9月30日)		前第3四半期 連結会計期間 (平成22年10月1日 ～平成22年12月31日)		前第4四半期 連結会計期間 (平成23年1月1日 ～平成23年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
コンデンサ	54,902	35.9	59,270	36.9	53,709	34.2	53,546	37.0
圧電製品	23,183	15.1	22,834	14.2	20,165	12.9	20,260	14.0
その他コンポーネント	29,182	19.1	31,153	19.4	28,789	18.3	27,857	19.2
コンポーネント計	107,267	70.1	113,257	70.5	102,663	65.4	101,663	70.2
通信モジュール	32,014	20.9	33,884	21.1	41,806	26.6	30,579	21.1
電源他モジュール	13,846	9.0	13,581	8.4	12,481	8.0	12,581	8.7
モジュール計	45,860	29.9	47,465	29.5	54,287	34.6	43,160	29.8
製品売上高計	153,127	100.0	160,722	100.0	156,950	100.0	144,823	100.0

期別 製品別	当第1四半期 連結会計期間 (平成23年4月1日 ～平成23年6月30日)	
	金額	構成比
コンデンサ	55,838	39.1
圧電製品	19,112	13.4
その他コンポーネント	28,182	19.8
コンポーネント計	103,132	72.3
通信モジュール	27,263	19.1
電源他モジュール	12,256	8.6
モジュール計	39,519	27.7
製品売上高計	142,651	100.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。